

農業部高雄區農業改良場
研究成果技術移轉意願書

| | |
|-----------------|---|
| 廠商名稱 | |
| 移轉技術名稱 | 鳳梨果實基部小葉去除機製造及裝配技術 |
| 科技計畫名稱 | 應用於鳳梨產業之省工機械研發 |
| 計畫主持人 | 林宜緯 |
| 擬利用技術內容 | 鳳梨果實基部小葉去除作業之相關機構與技術。 |
| 授權地區 | 我國管轄區域內，產品銷售出口地區不限 |
| 預期應用範圍及 預期產品 | 1. 預期應用範圍：鳳梨果實基部小葉去除作業。 2. 預期產品：鳳梨果實基部小葉去除機。 |

申請人（公司代表人）：_____（簽章）

申請日期：_____年_____月_____日